

Publication 191-3 de la CEI
(Première édition -1974)

Amendement 2 (1995)

Normalisation mécanique des dispositifs
à semiconducteurs –

Partie 3: Règles générales pour la préparation
des dessins d'encombrement des
circuits intégrés

IEC Publication 191-3
(First edition - 1974)

Amendment 2 (1995)

Mechanical standardization of
semiconductor devices –

Part 3: General rules for the preparation of outline
drawings of integral circuits

CORRIGENDUM

Page 6

*Remplacer la figure 18 existante par la
nouvelle figure 18 donnée au verso.*

Page 6

*Replace existing figure 18 by new figure 18
given overleaf.*